

Composite-Entlötpitze SOP 8L - Hakko T8-1006

Artikel-Nr.: HK-T8-1006 Hersteller: **Hakko** Hersteller-Nr.: T8-1006 EAN: 4962615010019

Composite-Entlötpitze im Format SOP 8L für den Einsatz mit der parallelen Entlötpinzette Hakko FM 2022. Ermöglicht das präzise Auslöten von SMD-Bauteilen. Lieferung als 2er-Pack.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
GPSR Herstellerdaten	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080

BESCHREIBUNG

Überblick

Die Hakko T8-1006 ist eine Composite-Entlötpitze, die speziell für das System der parallelen Entlötpinzette FM 2022 entwickelt wurde. Dank ihrer Ausführung im Format SOP 8L ermöglicht diese Spitze das präzise und effiziente Auslöten von oberflächenmontierten integrierten Schaltkreisen und anderen Bauteilen im Small-Outline-Package von Leiterplatten, ohne die umliegende Schaltung zu beschädigen.

Wesentliche Merkmale

- Geometrie im Format SOP 8L für eine optimale Ausrichtung der Bauteile
- Composite-Aufbau für höhere Lebensdauer und bessere thermische Leistung
- Ausschließlich kompatibel mit der parallelen Entlötpinzette FM 2022
- Ermöglicht das gleichzeitige Erwärmen aller Bauteilanschlüsse
- Reduziert die thermische Belastung von Leiterplatte und benachbarten Bauteilen
- 2er-Pack für einen verlängerten Einsatz

Technische Daten

Spitzenformat	SOP 8L
Kompatible Geräte	Parallele Entlötpinzette FM 2022
Material	Composite
Menge pro Pack	2 Stück
Herkunftsland	Japan

Anwendungen

Ideal für Nacharbeits- und Reparaturarbeiten an integrierten Schaltkreisen im Small-Outline-Package (SOP), insbesondere an SOP-Bauteilen mit 8 Anschlüssen. Häufig eingesetzt in der Elektronikfertigung, bei der Leiterplattenbestückung und bei Reparaturen auf Bauteilebene, bei denen Präzision und minimale thermische Einwirkung entscheidend sind.

Lieferumfang

- 2 × Composite-Entlötpitze Format SOP 8L